# 特許協力条約

PCT

### 特許性に関する国際予備報告(特許協力条約第二章)

(法第 12 条、法施行規則第 56 条) (PCT36 条及びPCT規則 70)



出願人又は代理人 の沓類記号 P37020-P0	今後の手続きについ	ては、様式PCT/IPEA/416を参照すること。					
国際出願番号 PCT/JP2004/017622	国際出願日 (日. 月. 年) 26.	11. 2004	優先日 (日.月.年) 01.	12. 2	003		
国際特許分類 (IPC) Int.Cl. H01L21/3	<b>8065</b> (2006. 01)						
出願人 (氏名又は名称) 松下電器産業株式会社							
1. この報告替は、PCT35条に基づき 法施行規則第57条(PCT36条)の			備審査報告である。				
2. この国際予備審査報告は、この表紙を含めて全部で4 ページからなる。							
3. この報告には次の附属物件も添付される。 ☑ 附属春類は全部で3		<b>5.</b>					
✓ 補正されて、この報告の基 囲及び/又は図面の用紙(				明細魯、	請求の範		
□ 第 I 欄 4 . 及び補充欄に示 国際予備審査機関が認定し		こおける国際出願の即	<b>視示の範囲を超えた補正</b>	を含むも	のとこの		
b. □ 電子媒体は全部で			(電子媒体の種	<b>重類、数</b>	を示す)。		
配列表に関する補充欄に示す (実施細則第 802 号参照)	ように、電子形式によ	る配列表又は配列表	足に関連するテーブルを	含む。			
4. この国際予備審査報告は、次の内容	を含む。				,		
☑ 第 I 欄 国際予備審査報 □ 第 II 欄 優先権 □ 第 II 欄 新規性、進歩4 □ 第 IV欄 発明の単一性6 ☑ 第 V 欄 P C T 35条(2) けるための文	生又は産業上の利用可 D欠如 に規定する新規性、i			解、それ	ルを裏付		
第VI欄 ある種の引用 第VI欄 国際出願の不何 第VI欄 国際出願に対	文献						
国際子/農森本の競争生を受用したロ	_	国際予備宪否報告>	を作成した日				
国際予備審査の請求事を受理した日 29.09.2005		国際予備審査報告初 01.	を作成した日 12.2005				

電話番号 03-3581-1101 内線 3471

郵便番号100-8915

東京都千代田区設が関三丁目4番3号

第I棡	報告の基礎					
1. 言語	Fに関し、この予備審査報告は以下のものを基礎とした。					
	出願時の言語による国際出願					
П	出願時の言語から次の目的のための言語である 語に翻訳された、この国際出願の翻訳文					
	□ 国際調査 (PCT規則12.3(a)及び23.1(b))					
	T. 国際公開 (PCT規則12.4(a))					
	□ 国際予備審査 (PCT規則55.2(a)又は55.3(a))					
2. この たま	2. この報告は下記の出願啓類を基礎とした。 (法第6条 (PCT14条) の規定に基づく命令に応答するために提出され た差替え用紙は、この報告において「出願時」とし、この報告に添付していない。)					
Г	出願時の国際出願事類					
V	明細審					
	第 1 — 1 6 ページ、出願時に提出されたもの					
	第 ページ*、 付けで国際予備審査機関が受理したもの   第 ページ*、 付けで国際予備審査機関が受理したもの					
1	請求の範囲					
lik.	<b>第2-8、10-12、14、16-19 項、出願時に提出されたもの</b>					
	第 項*、PCT19条の規定に基づき補正されたもの					
	第 項*、PCT19条の規定に基づき補正されたもの   第1、9、15 項*、29.09.2005 付けで国際予備審査機関が受理したもの   (付けで国際予備審査機関が受理したもの					
	第 付けで国際予備審査機関が受理したもの					
	図面					
	第1-7 ページ・一図、出願時に提出されたもの					
	第1-7 ページ→図、出願時に提出されたもの   第 ページ/図*、 付けで国際予備審査機関が受理したもの   第 ページ/図*、 付けで国際予備審査機関が受理したもの					
_						
	配列表又は関連するテーブル 配列表に関する補充欄を参照すること。					
	HED 15% (CBG) SIMPLING CENTY SCC.					
3. K	・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・					
"						
	<ul><li>□ 明細書</li><li>第</li><li>□ 請求の範囲</li><li>第 1 3</li><li>項</li></ul>					
	<ul><li>✓ 請求の範囲</li><li>第 13</li></ul>					
1	□ 配列表 (具体的に記載すること)					
	□ 配列表に関連するテーブル(具体的に記載すること)					
4. [	この報告は、補充欄に示したように、この報告に添付されかつ以下に示した補正が出願時における開示の範囲を超えてされたものと認められるので、その補正がされなかったものとして作成した。(PCT規則 70.2(c))					
	□ 明細春 第 ページ					
1	□ 明細春 第 ページ □ 韓求の範囲 第 項					
1	□ 配列表 (具体的に記載すること)					
	一 配列表に関連するテーブル(具体的に配載すること)					
1						
* 4.	に該当する場合、その用紙に"superseded"と記入されることがある。					

第V欄 新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についての法第 12 条 (PCT35 条(2)) に定める見解、 それを裏付ける文献及び説明					
1. 見解					
新規性(N)	請求の範囲	1-12, 14-19	有		
•	請求の範囲		無		
進歩性(IS)	請求の範囲		有		
	請求の範囲	1-12, 14-19	無		
産業上の利用可能性(IA)	請求の範囲	1-12, 14-19	有		
And the second s	請求の範囲		無		

#### 2. 文献及び説明 (PCT規則 70.7)

国際調査報告で引用した文献

文献 1: JP 2002-542623 A (ラム・リサーチ・コーポレーション) 2002.12.1 0, 段落【0026】-【0033】

文献 2: JP 2003-303812 A (松下電器産業株式会社) 2003.10.24, 段落【0094】、第1図

文献3:JP 2000-299310 A (株式会社デンソー) 2000.10.24, 段落【0063】-【0072】、第7図

文献 4: WO 2003/030239 A1 (住友精密工業株式会社) 2003.10.04, 段落【0094】、第1図

文献 5: JP 2001-284283 A (株式会社日立製作所) 2001.10.12, 段落【0098】

#### 請求の範囲1-10、18、19

文献1には、処理室内においてSiからなる被処理体をプラズマエッチングする方法であって、O2、SF6、He、Cl2を含むエッチングガスを前記処理室内に導入し、前記エッチングガスをTCP装置によりプラズマ化して、トレンチを形成する方法が記載されている。

文献 2 には、T C P 装置のコイルに印加する高周波電力の周波数として 5 0 k H z  $\sim 5$  0 0 MH z の範囲内の高周波電力を用いることが記載されており、文献 1 に記載の T C P 装置のコイルに印加される高周波電力の周波数を 5 0 k H z  $\sim 5$  0 0 MH z の範囲とすることは、当業者にとって自明である。

なお、高周波電力の周波数は、プラズマエッチングガスの種類にかかわらず、適宜 設定し得たものである。

したがって、請求の範囲1-10、18、19に記載された発明は、進歩性を有しない。

#### 補充概

いずれかの棚の大きさが足りない場合

第 V. 2 欄の続き

### 請求の範囲11、12、14

文献1には、処理室内においてSiからなる被処理体をプラズマエッチングする方法であって、O2、SF6、He、C12を含むエッチングガスを前記処理室内に導入し、前記エッチングガスをTCP装置によりプラズマ化して、トレンチを形成する方法が記載されている。

文献2には、TCP装置のコイルに印加する高周波電力の周波数として50kHz~500MHzの範囲内の高周波電力を用いることが記載されている。

文献3には、SF6ガスによりトレンチを形成した後、C4F8を含むガス系により保護膜をトレンチ側壁に形成するトレンチ形成方法が記載されている。

文献4には、SF6及び保護膜形成ガスであるC4F8からなるガス系により、トレンチを形成することが記載されている。

そして、文献 2 の記載にもとづき、文献 1 に記載のTCP装置のコイルに印加される 高周波電力の周波数を  $5~0~kH~z\sim5~0~0~MH~z$  の範囲とすることは、当業者にとって 自明である。

したがって、請求の範囲11、12、14に記載された発明は、進歩性を有しない。

## 請求の範囲15-17に記載された発明

文献 5 には、A r / C F 4 により S i をプラズマエッチングする方法が記載されている。そして、A r または C F 4 の流量を調整し、C F 4 ガス以外のガスを用いたときよりもエッチング速度を遅くし、エッチング深さの精度を上げることは、当業者が容易になし得たことである。

よって、請求の範囲15-17に記載された発明は進歩性を有しない。

## 請求の範囲

[1] (補正後)処理室内においてSiからなる被処理体をプラズマエッチングする方法であって、

フッ素化合物ガス及び希ガスを含むエッチングガスを前記処理室内に導入し、前記エッチングガスに27MHz以上の周波数の電力を印加して前記エッチングガスをプラズマ化し、前記被処理体をエッチングする

ことを特徴とするプラズマエッチング方法。

- [2] 前記エッチングガスは、さらにO<sub>2</sub>ガス、COガスあるいはCO<sub>2</sub>ガスを含み、 前記フッ素化合物ガスは、SF<sub>6</sub>ガスである ことを特徴とする請求項1に記載のプラズマエッチング方法。
- [3] 前記希ガスは、Heガスである ことを特徴とする請求項2に記載のプラズマエッチング方法。
- [4] 前記処理室内に導入するHeガスの量は、前記エッチングガスの総流量に対して3 0%以上である

ことを特徴とする請求項3に記載のプラズマエッチング方法。

- [5] 前記処理室の内壁は、絶縁性材料から構成される ことを特徴とする請求項4に記載のプラズマエッチング方法。
- [6] 前記絶縁性材料は、石英、アルミナ、アルマイト加工されたアルミ母材、酸化イットリウムあるいはシリコンカーバイド、窒化アルミニウムである ことを特徴とする請求項5に記載のプラズマエッチング方法。
- [7] 前記エッチングガスは、さらにCl<sub>2</sub>ガスを含む ことを特徴とする請求項2に記載のプラズマエッチング方法。
- [8] 前記処理室内に導入するCl ガスの量は、前記エッチングガスの総流量に対して1 0%以下である

ことを特徴とする請求項7に記載のプラズマエッチング方法。

- [9] (補正後)前記フッ素化合物ガスは、SF<sub>6</sub>ガスもしくはNF<sub>3</sub>ガスである ことを特徴とする請求項1に記載のプラズマエッチング方法。
- [10] 前記希ガスは、Heガスであり、

前記処理室内に導入するHeガスの量は、前記エッチングガスの総流量に対して8 0%以上である

ことを特徴とする請求項9に記載のプラズマエッチング方法。

- [11] 前記エッチングガスは、さらにポリマー生成ガスを含み、 前記フッ素化合物は、SF<sub>6</sub>ガスである ことを特徴とする請求項1に記載のプラズマエッチング方法。
- [12] 前記ポリマー生成ガスは、 $C_4F_8$ ガス、 $CHF_3$ ガス、 $C_5F_8$ ガス及び $C_4F_6$ ガスのいずれかである

ことを特徴とする請求項11に記載のプラズマエッチング方法。

- [13] (削除)
- [14] O<sub>2</sub>ガス、COガスあるいはCO<sub>2</sub>ガスを含み、フッ素化合物ガスとしてSF<sub>6</sub>ガスを用いたエッチングガスを用いて前記被処理体をエッチングした後に、ポリマー生成ガスを含み、フッ素化合物ガスとしてSF<sub>6</sub>ガスを用いたエッチングガスを用いて前記被処理体を更にエッチングする

ことを特徴とする請求項1に記載のプラズマエッチング方法。

[15] (補正後)処理室内においてSiからなる被処理体をプラズマエッチングする方法であって、

フッ素化合物ガス及び希ガスを含むエッチングガスを前記処理室内に導入し、前記 エッチングガスをプラズマ化して前記被処理体をエッチングし、

前記フッ素化合物ガスは、CF」ガスであり、

前記フッ素化合物ガスとして前記CF<sub>4</sub>ガス以外のガスを用いたときよりもエッチング 速度を遅くしてエッチング深さの精度を上げる

ことを特徴とするプラズマエッチング方法。

- [16] 前記希ガスは、Arガスである ことを特徴とする請求項15に記載のプラズマエッチング方法。
- [17] 前記処理室内に導入するArガスの量は、前記エッチングガスの総流量に対して50

~90%である

ことを特徴とする請求項16に記載のプラズマエッチング方法。

- [18] 前記エッチングガスをICP法によりプラズマ化する ことを特徴とする請求項1に記載のプラズマエッチング方法。
- [19] シリコン基板をエッチングする装置であって、 請求項1に記載のプラズマエッチング方法を用いて前記シリコン基板にトレンチを 形成する